

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16549**

(51) Klasyfikacja
13-99

(21) Numer zgłoszenia: **16324**

(22) Data zgłoszenia: **31.03.2010**

(54)

Przelotowa obudowa teletechniczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2011 WUP 06/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Integra Paweł Mróz, Tarnów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Mróz Paweł, Tarnów, (PL)

PL 16549

Przelotowa obudowa teletechniczna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przelotowa obudowa teletechniczna, stosowana w teleinformatyce, elektronice i elektryce, spełniająca funkcję estetycznego opakowania połączeń podzespołów elektronicznych, pozwalającego na łatwy dostęp do poszczególnych elementów podczas eksploatacji sieci. Obudowa przeznaczona jest do zastosowań na zewnątrz budynków.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach, na których:

fig. 1 przedstawia perspektywiczny widok zamkniętej przelotowej obudowy teletechnicznej,

fig. 2 przedstawia perspektywiczny widok otwartej przelotowej obudowy teletechnicznej,

fig. 3 przedstawia perspektywiczny widok rozbudowanej zamkniętej przelotowej obudowy teletechnicznej,

fig. 4 przedstawia perspektywiczny widok rozbudowanej otwartej przelotowej obudowy teletechnicznej,

fig. 5 przedstawia ilustrację zbiorczą.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Przelotowa obudowa teletechniczna, w postaci blaszanych skrzynek koloru szaroniebieskiego, posiada centralny zamek spinający poszczególne moduły obudowy przy pomocy metalowej sztaby. Poszczególne moduły połączone ze sobą czołowymi i tylnymi płaszczyznami stanowią prostopadłościan, przy czym czołową ściankę pierwszej skrzynki stanowią drzwiczki zewnętrzne. Drzwiczki zewnętrzne wyposażone w centralny zamek blokujący możliwość rozwarcia poszczególnych elementów poprzez blokadę w kształcie metalowej sztaby umieszczonej z lewej strony obudowy. Tylina blaszana ścianka ostatniej skrzynki wystająca ponad górną płaszczyznę obudowy wyposażona jest w otwory umożliwiające mocowanie całej obudowy.

Przelotowa obudowa teletechniczna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przelotowa obudowa teletechniczna, stosowana w teleinformatyce, elektronice i elektryce, spełniająca funkcję estetycznego opakowania połączeń podzespołów elektronicznych, pozwalającego na łatwy dostęp do poszczególnych elementów podczas eksploatacji sieci. Obudowa przeznaczona jest do zastosowań na zewnątrz budynków.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach, na których:

fig. 1 przedstawia perspektywiczny widok zamkniętej przelotowej obudowy teletechnicznej,

fig. 2 przedstawia perspektywiczny widok otwartej przelotowej obudowy teletechnicznej,

fig. 3 przedstawia perspektywiczny widok rozbudowanej zamkniętej przelotowej obudowy teletechnicznej,

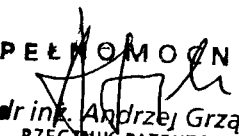
fig. 4 przedstawia perspektywiczny widok rozbudowanej otwartej przelotowej obudowy teletechnicznej,

fig. 5 przedstawia ilustrację zbiorczą.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Przelotowa obudowa teletechniczna, w postaci blaszanych skrzynek koloru szaroniebieskiego, posiada centralny zamek spinający poszczególne moduły obudowy przy pomocy metalowej sztaby. Poszczególne moduły połączone ze sobą czołowymi i tylnymi płaszczyznami stanowią prostopadłościan, przy czym czołową ściankę pierwszej skrzynki stanowią drzwiczki zewnętrzne. Drzwiczki zewnętrzne wyposażone w centralny zamek blokujący możliwość rozwarcia poszczególnych elementów poprzez blokadę w kształcie metalowej sztaby umieszczonej z lewej strony obudowy. Tylnia blaszana ścianka ostatniej skrzynki wystająca ponad górną płaszczyznę obudowy wyposażona jest w otwory umożliwiające mocowanie całej obudowy.

350355594
KANCELARIA PATENTOWA
Dr. inż. Andrzej Grzaka
RZECZNIK PATENTOWY
31-542 Kraków ul. Sadowa 71

PEŁNOMOĆNIK

RZECZNIK PATENTOWY

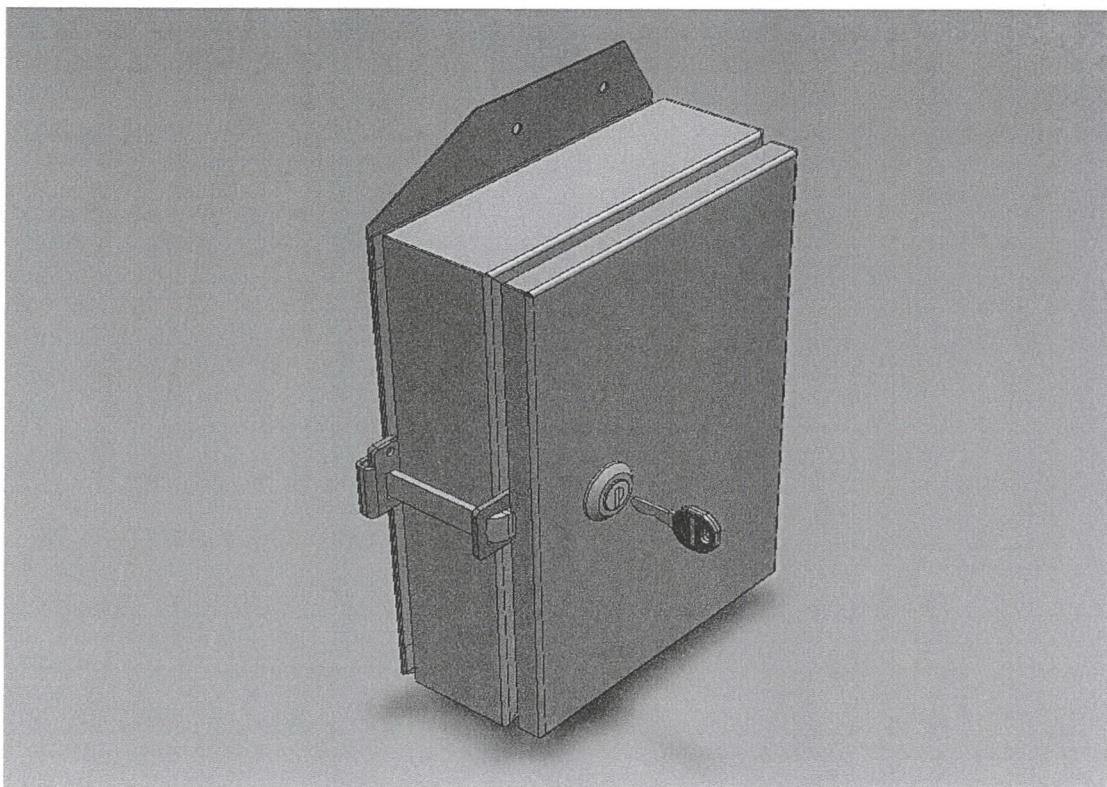
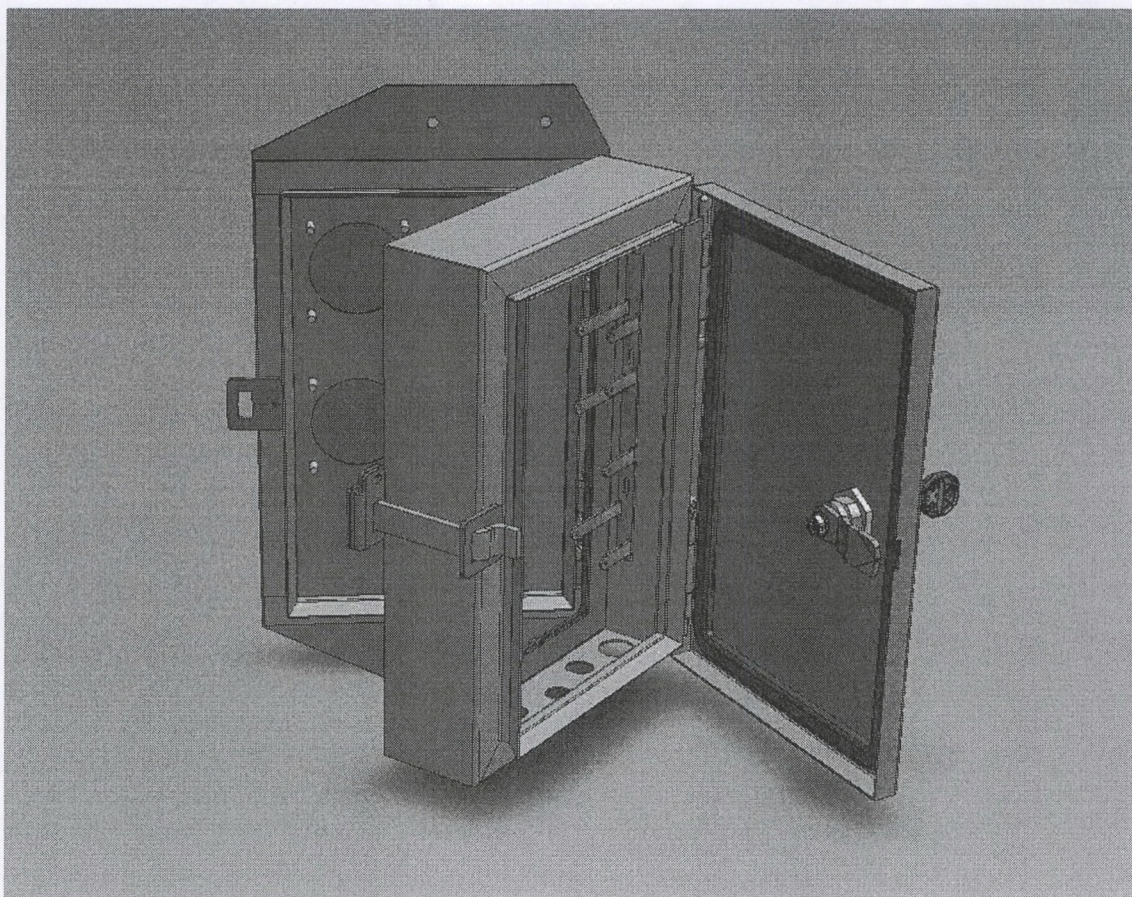
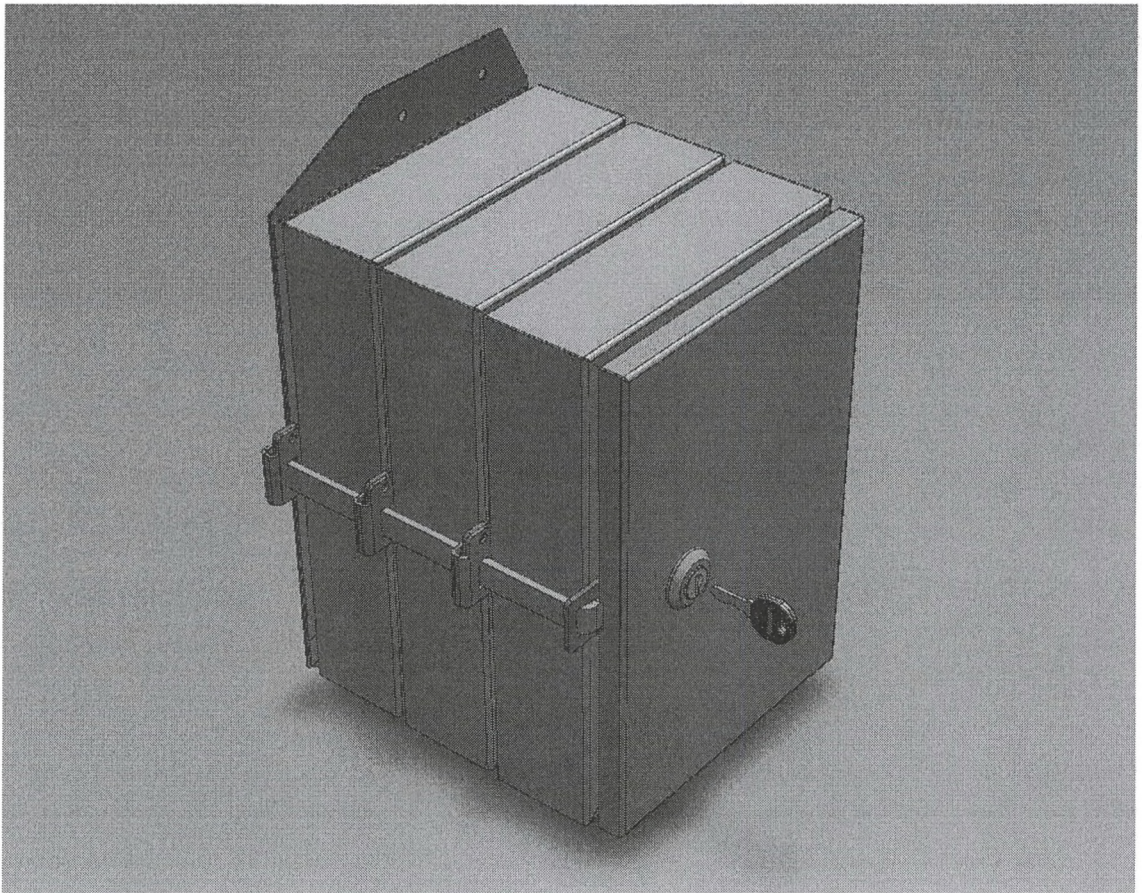
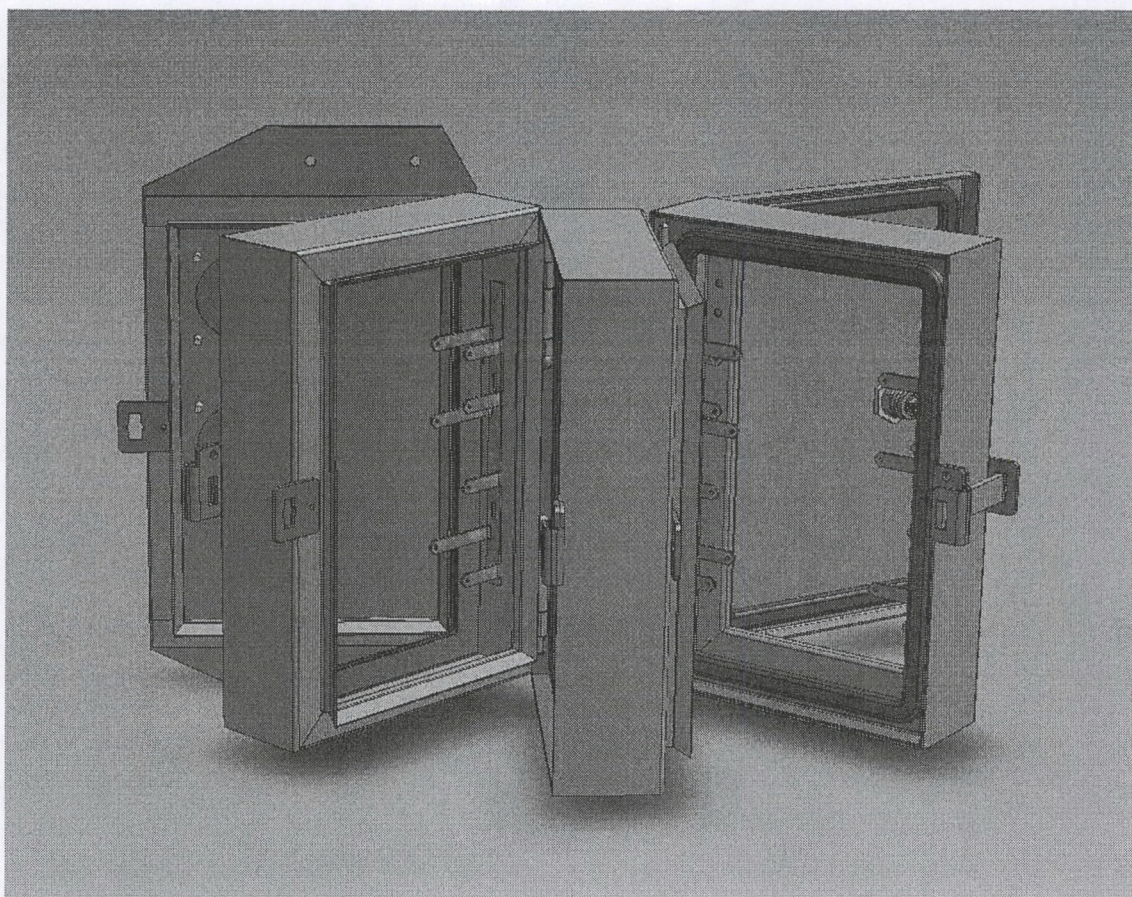


fig. 1

*fig. 2*

*fig.3*

*fig. 4*

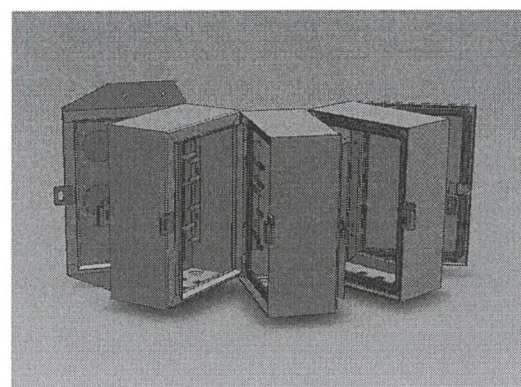
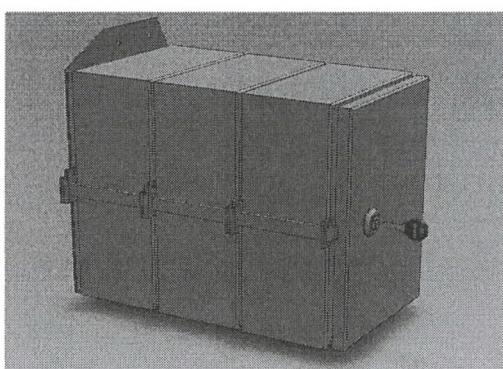
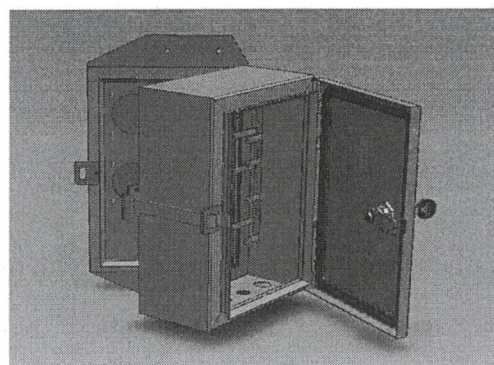
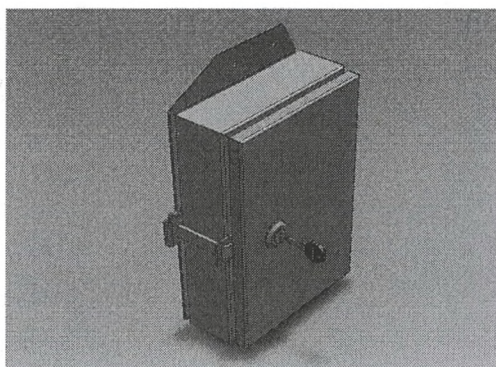


fig. 5